(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1

(43) 国際公開日 2002 年8 月15 日 (15.08.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/062899 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08L 101/00, C08K 7/06

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/00847

(22) 国際出願日: 2002年2月1日(01.02.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-28179 2001年2月5日(05.02.2001) JP 特願2001-33462 2001年2月9日(09.02.2001) JP 特願2001-33463 2001年2月9日(09.02.2001) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式 会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒103-8666 東京都中央区 日本橋室町2丁目2番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和田原 英輔 (WADAHARA,Eisuke) [JP/JP]; 〒791-3120 愛媛県 伊 予郡 松前町大字筒井1456 東レ瀬戸寮413 Ehime (JP). 本間雅登 (HONMA,Masato) [JP/JP]: 〒790-

0038 愛媛県 松山市 和泉北 2 丁目 1 0 番 1 号 Ehime (JP). 石橋 壮一 (ISHIBASHI,Soichi) [JP/JP]; 〒790-0046 愛媛県 松山市 余戸西 5 丁目 3 番地 3 1 号 Ehime (JP). 長嶋 泰憲 (NAGASHIMA,Yasunori) [JP/JP]; 〒791-3120 愛媛県 伊予郡 松前町大字筒井 1 4 5 6 東レ瀬戸寮 2 0 3 Ehime (JP). 児嶋 雄司 (KOJIMA,Yuji) [JP/JP]; 〒791-3120 愛媛県 伊予郡 松前町大字筒井 1 4 5 1 - 6 - 8 Ehime (JP).

- (74) 代理人: 佐藤謙二 (SATO,Kenji); 〒520-8558 滋賀県 大津市 園山 1 丁目 1 番 1 号 株式会社東レアイ・ピー・イー 滋賀支所 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, CZ, HU, KR, MX, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

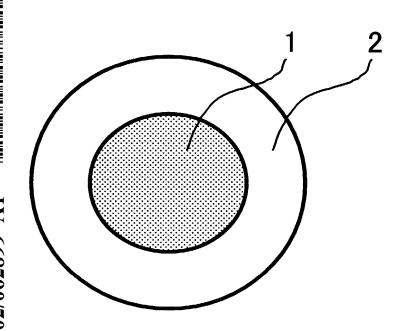
添付公開書類:

─ 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CARBON FIBER REINFORCED RESIN COMPOSITION, MOLDING MATERIAL AND MOLDED ARTICLE THEREFROM

(54) 発明の名称: 炭素繊維強化樹脂組成物、成形材料およびその成形品



(57) Abstract: A carbon fiber reinforced resin composition, which comprises the following constituent ingredients (A), (B) and (C): ingredient (A): a vapor grown carbon fiber and/or nanotube having an average single fiber diameter of 1 to 45 μ m in an amount of 0.01 to 0.7 wt % relative to 100 wt % of the carbon fiber reinforced resin composition, ingredient (B): a carbon fiber having an average single fiber diameter of 1 to 20 μ m in an amount of 6 to 40 wt % relative to 100 wt % of the carbon fiber reinforced resin composition, ingredient (C): a resin; and a molding material and a molded article obtained by processing and molding the carbon fiber reinforced resin composition. The above composition, material and article combine excellent electroconductivity, mechanical properties and processability.



WO 02/062899 A1

(57) 要約:

本発明は、次の構成要素 (A)、(B) および (C) を必須の構成成分とする炭素繊維強化樹脂組成物、及び、かかる炭素繊維強化樹脂組成物を加工、成形して得られる成形材料、成形品に係る。

構成要素(A): 炭素繊維強化樹脂組成物 1 0 0 重量%に対して、0.01~0.7 重量%の範囲内であって、平均単繊維直径が 1~45 nmの範囲内である気相成長炭素繊維および/またはナノチューブ

構成要素(B): 炭素繊維強化樹脂組成物 1 0 0 重量%に対して、6 ~ 4 0 重量%の範囲内であって、平均単繊維直径が 1 ~ 2 0 μ mの範囲内である炭素繊維

構成要素 (C) 樹脂

本発明は、かかる構成によって、優れた導電性、力学特性および成形性を兼ね備えた炭素繊維強化樹脂組成物、成形材料およびその成形品を提供することができる。

明細書

炭素繊維強化樹脂組成物、成形材料およびその成形品

5 技術分野

本発明は、優れた導電性、力学特性および成形性を兼ね備えた炭素繊維強化樹脂組成物、成形材料およびその成形品に関するものである。

背景技術

20

25

10 従来から、樹脂に導電性材料 (例えば炭素繊維など) を配合することによって、 所望の導電性を有する樹脂組成物の提案が行われている。これに対して近年、更 に高い導電性を得るために、一般的な導電性材料の配合の増量、特定の導電性材 料の配合、複数の導電性材料の併用などの各種試みが行われてきた。

しかし、前述の導電性材料の配合の増量による高導電化においては、組成物の 15 高粘度化、衝撃強度などの力学特性の大幅な低下、更には得られた成形品の外観 品位の低下といった問題点が生じる場合がほとんどであった。

前述の特定の導電性材料の配合としては、気相成長炭素繊維やナノチューブなどを樹脂に配合する技術が例として挙げられ、例えば特開平7-102112号公報、WO-2000-050514などで提案されている。しかし、これら特定の導電性材料は非常に高価であり、それら単独で高い導電性を得るためには、ある程度の配合量が必要なため、結果的に樹脂組成物の価格が高くなるといった問題点があった。

一方、前述の複数の導電性材料の併用による高導電化としては、導電性繊維とカーボンブラックとを併用する技術が例として挙げられ、例えばUS4,604,413、特開平6-240049号公報などで提案されている。しかし、これらの提案の何れも、一般的な樹脂においては、ある程度の導電性の向上はみられるものの、成形性(例えば成形時の流動性)、力学特性の低下などの問題が生じるため、高い導電性と成形性とを同時に満足させるものではなかった。

更に、導電性材料の併用による高導電化としては、炭素繊維と特定の細径炭素

繊維(気相成長炭素繊維など)とを併用する技術も例として挙げられ、例えばUS5,643,502、特開2000-44815号公報などで提案されている。しかし、これらの提案に示されるように、炭素繊維と細径炭素繊維とを、ある比率で配合した樹脂組成物については、炭素繊維単独の場合に比べて導電性が全く向上しない、場合によっては導電性が低下することが判明した。つまり、それらの記載にある仕様では優れた相乗効果が得られないことが明らかになった。

特に、パソコン、OA機器、AV機器、携帯電話、電話機、ファクシミリ、家電製品、玩具用品などの電子・電気機器の部材には、その高い力学特性や電磁波シールド性から炭素繊維強化樹脂組成物が頻繁に使用されているが、近年ではその携帯化が進むにつれ、内部部品だけでなく筐体についても薄肉化が進んでおり、以前にも増して導電性、力学特性や成形性が強く要求されており、上記のようなこれら諸特性の低下は極めて問題である。

つまり、以上の提案によると、電磁波シールド性を高く発現するレベルの高導電性を発現し、かつ成形時の流動性や成形の容易さなどの成形性を満足できる炭素繊維強化樹脂組成物、成形材料、成形品を得ることができなかった。

発明の目的

5

10

15

20

25

本発明は、かかる従来技術の背景に鑑み、優れた導電性、力学特性および成形性を兼ね備えた炭素繊維強化樹脂組成物、成形材料およびその成形品を提供せんとするものである。

発明の開示

本発明者らは、かかる課題を解決すべく鋭意検討した結果、炭素繊維と特定の 細径炭素繊維とを、特定比率で配合してなる炭素繊維強化樹脂組成物を見出した。 すなわち、本発明の炭素繊維強化樹脂組成物は、次の構成要素(A)、(B) お よび(C)を必須の構成成分とする。

構成要素(A): 炭素繊維強化樹脂組成物 100重量%に対して、0.01~0.7重量%の範囲内であって、平均単繊維直径が1~45nmの範囲内である気相成長炭素繊維および/またはナノチューブ

構成要素(B): 炭素繊維強化樹脂組成物 1 0 0 重量%に対して、6 ~ 4 0 重量%の範囲内であって、平均単繊維直径が 1 ~ 2 0 μ m の範囲内である炭素繊維構成要素 (C): 樹脂

また、本発明の成形材料、成形品は、かかる炭素繊維強化樹脂組成物を加工、 5 成形して得られることを特徴とするものである。

図面の簡単な説明

図1:本発明に関わる成形材料の形態の一例の断面図である。

図2:図1の成形材料とは異なる態様の本発明に関わる成形材料の形態の一例 10 の断面図である。

図3:図1の成形材料とは異なる態様の本発明に関わる成形材料の形態の一例の断面図である。

図4:図1の成形材料とは異なる態様の本発明に関わる成形材料の形態の一例の断面図である。

15 図 5 : 図 1 の成形材料とは異なる態様の本発明に関わる成形材料の形態の一例 の断面図である。

図6:図1の成形材料とは異なる態様の本発明に関わる成形材料の形態の一例の断面図である。

図7:本発明の実施例における電気・電子機器用のモデル筐体の斜視図である。

20 符号の説明

1:構成要素(B)を主成分とする構造B

2:構成要素 (C)を主成分とする構造 A

3:電気・電子機器用のモデル筐体

4:天面

25 5: ウェルドライン

6:表面外観品位の測定範囲

L:長さ

W:幅

H:高さ

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の炭素繊維強化樹脂組成物における好ましい実施形態について具体的に説明する。

5 すなわち、本発明の炭素繊維強化樹脂組成物は、少なくとも次の構成要素(A)、(B) および(C) からなる。

構成要素(A): 炭素繊維強化樹脂組成物 100重量%に対して、0.01~0.7重量%の範囲内であって、平均単繊維直径が1~45nmの範囲内である気相成長炭素繊維および/またはナノチューブ

10 構成要素(B): 炭素繊維強化樹脂組成物 1 O O 重量%に対して、6 ~ 4 O 重量% の範囲内であって、平均単繊維直径が 1 ~ 2 O μ mの範囲内である炭素繊維

構成要素 (C): 樹脂

本発明における構成要素(A)とは、気相で結晶を成長させる製造方法(気相成長法)により得られる一般的には不連続な炭素繊維や黒鉛繊維、および/または、気相成長法、アーク放電法、レーザー蒸発法などにより得られる単層ナノチューブや多層ナノチューブを指し、これらは、針状、コイル状、チューブ状の形態など任意の形態をとることができる。また、これらを2種類以上ブレンドしたものでもよい。かかる構成要素(A)の製造方法は特に制限はないが、例えばUS5,643,502、などに開示されている方法などが挙げられる。

20 また、気相成長法による多層ナノチューブの製造方法として、篠原らがChemical Physics Letters, 303, 117-124(1999)で粉末状のY型ゼオライトにコバルトとバナジウムを担持させた触媒を用いることを報告しており、安価で細く良質なナノチューブを得る方法として有効である。

25 さらに、ナノチューブの分散性、取扱性を高めるため、プラズマ処理を行っても良い。ここで、プラズマ処理の方法は、特に制限はなく、例えば公知の低温プラズマ処理が挙げられる。これは、プラズマ処理空間内にナノチューブと処理するガスを供給した状態で高電圧を印可して発生するプラズマにより、ナノチューブを処理する方法である。ガスとしては、特に制限はなく、例えば酸素、窒素、

水素、アンモニア、メタン、エチレン、4フッ化炭素などの有機、無機ガスが単独または混合して使用できる。とりわけ、酸素ガスプラズマ処理がナノチューブの取扱性を向上させる上で好ましい。

これら構成要素(A)は、平均単繊維直径が 1~4 5 n m の範囲内である。より好ましくは 5~3 5 n m、更に好ましくは 7~3 0 n m、とりわけ 9~2 5 n m の範囲内であるのが好ましい。 1 n m 未満では、繊維として製造することが困難になる場合がある。一方、 4 5 n m を超えると、特に所望の導電性を得ることができない場合がある。

5

10

15

20

25

また、平均アスペクト比は1~10000の範囲内、好ましくは20~500 0の範囲内であると、その導電性向上効果が高いため好ましい。

これら構成要素(A)は、炭素繊維強化樹脂組成物100重量%に対して、0.01~0.7重量%の範囲内である。より好ましくは0.05~0.6重量%、更に好ましくは0.1~0.45重量%、とりわけ0.15~0.35重量%の範囲内であるのが好ましい。0.01重量%未満では、所望の導電性を得られない場合がある。一方、0.7重量%を超えると、炭素繊維強化樹脂組成物の流動性が極端に低下し、構成要素(A)を含まずに構成要素(B)単独で配合したものより導電性に劣る場合がある。また、流動性の低下は、本発明の効果である成形時における成形性を悪化させるだけでなく、後述の構成要素(B)を切断・折損を促進させ力学特性を著しく低下させる場合や、成形品の表面に凸凹状の欠陥を生じさせるなど外観品位を著しく損なう場合がある。これらの現象はとりわけ電気・電子機器の部材には致命的欠点となる。

本発明における構成要素(B)とは、例えば、PAN系、ピッチ系からつくられた炭素繊維や黒鉛繊維、それらをニッケル、イッテルビウム、金、銀、銅などの金属を、メッキ法(電解、無電解)、CVD法、PVD法、イオンプレーティング法、蒸着法などにより少なくとも1層以上被覆して構成された金属被覆炭素繊維や、これらを2種類以上ブレンドして構成されたものを指す。2種類以上併用する場合には、炭素繊維とガラス繊維やアラミド繊維などの炭素繊維以外の繊維とを併用することもできる。かかる炭素繊維としては、強度と弾性率などの力学特性と価格とのバランスに優れるPAN系炭素繊維が好ましい。

本発明で用いる炭素繊維としては、広角×線回折法により測定された結晶サイズ(以下、Lcと記す)が、1~6mmの範囲内であることが好ましい。1mm 未満である場合、炭素繊維の炭化または黒鉛化が十分ではなく、炭素繊維自体の 導電性が低くなる。これに起因して、得られた成形品の導電性が劣る場合がある。一方、6mmを越える場合、炭素繊維の炭化もしくは黒鉛化は十分であり、炭素 繊維自体の導電性には優れるものの、脆く繊維折損しやすくなる。これに起因して、成形品中の繊維長さが短くなり、優れた導電性が期待できないため好ましくない。より好ましくは1.3~4.5mm、さらに好ましくは1.6~3.5mmの範囲内である。とりわけ好ましくは1.8~2.8mmの範囲内であるものがよい。なお、広角×線回折法によるLcの測定は、日本学術振興会第117委員会、炭素、36、p25(1963)に記載された方法にて行った。

5

10

15

20

25

これら構成要素(B)は、平均単繊維直径が $1\sim 20\mu$ mの範囲内である。より好ましくは $4\sim 15\mu$ m、更に好ましくは $5\sim 11\mu$ m、とりわけ $6\sim 8\mu$ m の範囲内であるのが好ましい。 1μ m未満では、所望の力学特性を得られない場合がある。一方、 20μ mを超えると、特に所望の導電性を得ることができない場合がある。

これら構成要素(B)は、炭素繊維強化樹脂組成物100重量%に対して、6~40重量%の範囲内である。より好ましくは8~37重量%、更に好ましくは12~35重量%、とりわけ17~32重量%の範囲内であるのが好ましい。6重量%未満では、所望の導電性や力学特性を得られない場合がある。一方、40重量%を超えると、成形時の流動性に劣ることにより、成形性が悪くなるだけでなく、成形品の外観品位にも劣る場合がある。

本発明で用いる構成要素(C)とは、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂のどちらも使用することができるが、熱可塑性樹脂である場合、得られた成形品の衝撃強度に優れ、かつ成形効率の高いプレス成形や射出成形が可能であるため好ましい。

熱硬化性樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ、フェノール (レゾール型)、ユリア・メラミン、ポリイミド等や、これらの 共重合体、変性体、および、2種類以上ブレンドした樹脂などを使用することが

できる。また、更に耐衝撃性向上のために、上記熱硬化性樹脂にエラストマーもしくはゴム成分を添加した樹脂であってもよい。

熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリ ブチレンテレフタレート(PBT)、ポリトリメチレンテレフタレート(PTT)、 ポリエチレンナフタレート (PEN)、液晶ポリエステル等のポリエステルや、ポ 5 リエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、ポリブチレン等のポリオレフィン や、スチレン系樹脂の他や、ポリオキシメチレン (POM)、ポリアミド (PA)、 ポリカーボネート (PC)、ポリメチレンメタクリレート (PMMA)、ポリ塩化 ビニル (PVC)、ポリフェニレンスルフィド (PPS)、ポリフェニレンエーテ ル (PPE)、変性PPE、ポリイミド (PI)、ポリアミドイミド (PAI)、ポ 10 リエーテルイミド (PEI)、ポリスルホン (PSU)、ポリエーテルスルホン、 ポリケトン (РК)、ポリエーテルケトン (РЕК)、ポリエーテルエーテルケト ン (PEEK)、ポリエーテルケトンケトン (PEKK)、ポリアリレート (PA R)、ポリエーテルニトリル (PEN)、フェノール系樹脂、フェノキシ樹脂、ポ リテトラフルオロエチレンなどのフッ素系樹脂、更にポリスチレン系、ポリオレ 15 フィン系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリブタジエン系、 ポリイソプレン系、フッ素系等の熱可塑エラストマー等や、これらの共重合体、 変性体、および2種類以上ブレンドした樹脂などであってもよい。また、更に耐 衝撃性向上のために、上記熱可塑性樹脂にその他のエラストマーもしくはゴム成 分を添加した樹脂であってもよい。 20

中でも、成形性、経済性、力学特性および耐熱性の観点から、ポリアミド樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリオレフィン樹脂、液晶性樹脂、フェノール系樹脂およびエラストマーの中から選ばれる少なくとも1種の熱可塑性樹脂がより好ましい。特に好ましくは、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチレン系樹脂、ポリエステル樹脂の中から選ばれる少なくとも1種の熱可塑性樹脂であり、とりわけフェノール系樹脂を併用使用すると成形性の向上が達成できる。

25

ここでポリアミド樹脂としては、アミノ酸、ラクタムあるいはジアミンとジカ

ルボン酸を主たる成分とする重合体である。その具体例としては、6ーアミノカ プロン酸、11-アミノウンデカン酸、12-アミノドデカン酸、p-アミノメ チル安息香酸などのアミノ酸、 ε ーカプロラクタム、 ω ーラウロラクタムなどの ラクタム、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、2-メチルペン タメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、ウンデカメチレンジアミン、ドデ カメチレンジアミン、2,2,4ートリメチルヘキサメチレンジアミン、2,4, 4-トリメチルヘキサメチレンジアミン、5-メチルノナメチレンジアミン、メ タキシリレンジアミン、パラキシリレンジアミン、1,3-ビス(アミノメチル) シクロヘキサン、1, 4-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、1-アミノー 3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキサン、ビス(4-アミノ シクロヘキシル)メタン、ビス(3-メチル-4-アミノシクロヘキシル)メタ ン、2, 2ービス(4ーアミノシクロヘキシル)プロパン、ビス(アミノプロピ ル)ピペラジン、アミノエチルピペラジンなどの脂肪族、脂環族、芳香族のジア ミン、およびアジピン酸、スペリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン二 酸、テレフタル酸、イソフタル酸、2-クロロテレフタル酸、2-メチルテレフ タル酸、5-メチルイソフタル酸、5-ナトリウムスルホイソフタル酸、2,6 ーナフタレンジカルボン酸、ヘキサヒドロテレフタル酸、ヘキサヒドロイソフタ ル酸などの脂肪族、脂環族、芳香族のジカルボン酸が挙げられ、かつこれらの原 料から誘導されるホモポリマーまたはコポリマーを用いることができる。

5

10

15

20

25

中でも、有用なポリアミド樹脂の具体例としてはポリカプロアミド(ナイロン 6)、ポリヘキサメチレンアジパミド(ナイロン 6 6)、ポリテトラメチレンアジパミド(ナイロン 4 6)、ポリヘキサメチレンセバカミド(ナイロン 6 1 0)、ポリヘキサメチレンドデカミド(ナイロン 6 1 2)、ポリウンデカンアミド、ポリドデカンアミド、ヘキサメチレンアジパミド/カプロアミドコポリマー(ナイロン 6 6 / 6)、カプロアミド/ヘキサメチレンテレフタルアミドコポリマー(ナイロン 6 / 6 T)、ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンアシパミド/ヘキサメチレンイソフタルアミドコポリマー(ナイロン 6 6 / 6 I)、ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンイソフタルアミド/カプロアミドコポリマー(ナイロン 6 6 / 6 I

∠6)、ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンテレフタルアミド/カブロアミドコポリマー(ナイロン66/6T/6)、ヘキサメチレンテレフタルアミド/ヘキサメチレンテレフタルアミドコポリマー(ナイロン6T/6I)、ヘキサメチレンテレフタルアミド/ドデカンアミドコポリマー(ナイロン6T/12)、ヘキサメチレンアジパミド/ヘキサメチレンテレフタルアミド/ヘキサメチレンイソフタルアミドコポリマー(ナイロン66/6T/6I)、ポリキシリレンアジパミド、ヘキサメチレンテレフタルアミド/2ーメチルペンタメチレンテレフタルアミドコポリマー、ポリメタキシリレンジアミンアジパミド(ナイロンMXD6)、ポリノナメチレンテレフタルアミド(ナイロン9T)およびこれらの混合物が挙げられる。

5

10

15

20

25

とりわけ、150℃以上の融点を有するポリアミド樹脂を使用する場合、優れた弾性率や衝撃強度、耐熱性や耐薬品性が得られるが、電気・電子機器の部材に使用した場合、薄肉で投影面積の大きな複雑形状の成形品を射出成形などの安価な成形方法で効率よく製造する観点から共重合ポリアミド樹脂を使用することが有利であり、中でも以下のポリアミド樹脂の使用が特に好ましい。

すなわち、少なくとも(pa1)へキサメチレンジアミンアジパミド単位と、(pa2)へキサメチレンイソフタルアミド単位と、(pa3)カプロアミド単位とからなるナイロン66/6 I / 6 コポリマーが好適に使用される。また、各構造単位の好ましい割合は、成分(pa1)60~90重量%、とりわけ70~85重量%の範囲内、成分(pa2)1~30重量%、とりわけ10~20重量%の範囲内、(pa3)1~10重量%、とりわけ3~8重量%の範囲内である。また(pa2)/(pa3)の好ましい重量比は1~30、とりわけ1.5~20の範囲内である。特に好ましいポリアミド樹脂を使用した場合、優れた導電性だけでなく、成形時の樹脂会合部であるウェルド部分(ウェルドライン)の平滑性や、吸湿時の優れた力学特性(特に弾性率)が得られる。

ここで、ウェルド部分の平滑性は、電気・電子機器の部材などの成形品を製造する上で、生産性や経済性に有利であり、吸湿時の優れた力学特性は、その成形品が高温・高湿の悪辣な環境下で使用される場合などの実用的な強さに有利である。

9

これらポリアミド樹脂の分子量には特に制限はないが、成形性の観点から好ま しい目安としては1%の濃硫酸溶液中、25℃で測定した相対粘度が1.5~2. 5の範囲内であり、特に好ましい目安としては2.0~2.3の範囲内である。

上記の共重合ポリアミド樹脂は、構成要素(C)の主成分として使用するのが 好ましいが、目的に応じて他のポリアミド樹脂と併用してもよい。

5

10

15

また、耐衝撃性などの特性改良の必要性に応じて、例えば、無水マレイン酸変 性オレフィン系重合体、ABS、ASAなどのスチレン系共重合体、ポリエステ ルポリエーテルエラストマー、ポリエステルポリエステルエラストマーなどのエ ラストマーから選ばれる1種または2種以上の混合物を添加して、所望の特性を さらに付与したものも使用することもできる。

本発明で使用されるスチレン系樹脂とは、スチレンおよび/またはその誘導体 (総称して芳香族ビニル系単量体と称する場合がある) から生成した単位を含有 する。

かかるスチレン系樹脂としては、スチレン系(共)重合体、ゴム強化スチレン (共) 重合体が挙げられる。スチレン系(共) 重合体としては芳香族ビニル系単 量体の1種または2種以上を重合した重合体、芳香族ビニル系単量体の1種また は2種以上とそれと共重合可能な単量体の1種または2種以上を共重合した共重 合体が挙げられる。また、ゴム強化スチレン(共)重合体としては、スチレン単 量体を含有する(共)重合体がゴム質重合体にグラフトした構造をとるものと、 スチレン単量体を含有する(共)重合体がゴム質重合体がグラフトしていない構 20 造をとるものとが挙げられる。

本発明において好ましいスチレン系樹脂としては、PS(ポリスチレン)等の スチレン系重合体、HIPS(高衝撃ポリスチレン)等のゴム強化スチレン系重 合体、AS(アクリロニトリル/スチレン共重合体)等のスチレン系共重合体、 AES(アクリロニトリル/エチレン・プロピレン・非共役ジエンゴム/スチレ 25 ン共重合体)、ABS (アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合体)、M BS(メタクリル酸メチル/ブタジエン/スチレン共重合体)、ASA(アクリロ ニトリル/スチレン/アクリルゴム共重合体)などのゴム強化(共)重合体等が 挙げられ、なかでも特にPS(ポリスチレン)等のスチレン系重合体、AS(ア

クリロニトリル/スチレン共重合体)等のスチレン系共重合体、ABS(アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合体)、ASA(アクリロニトリル/スチレン/アクリルゴム共重合体)が好ましい。

本発明で使用されるポリカーボネート樹脂は、ポリカーボネート樹脂を、芳香 族ポリカーボネート、脂肪族ポリカーボネート、脂環式ポリカーボネート、芳香 族ー脂肪族ポリカーボネートを用いることができるが、中でも芳香族ポリカーボ ネートが好ましく用いられる。

5

10

前記芳香族ポリカーボネート樹脂としては、芳香族ヒドロキシ化合物またはこれと少量のポリヒドロキシ化合物をカーボネート前駆体と反応させることによって得られる重合体または共重合体である。芳香族ポリカーボネート樹脂の製造方法については、特に限定されるものではなく、通常公知のホスゲン法あるいはエステル交換法などで製造することができる。

前記芳香族ヒドロキシ化合物としては、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニ ル) プロパン (通称ビスフェノールA)、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) メタン、1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル)エタン、1, 1ービス(4ー 15 ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2,2ービス(4ーヒドロキシー3,5 ージメチルフェニル)プロパン、2,2ービス(4ーヒドロキシー3,5ージブ ロモフェニル) プロパン、2, 2ービス(ヒドロキシー3ーメチルフェニル)プ ロパン、ビス(4ーヒドロキシフェニル)サルファイド、ビス(4ーヒドロキシ フェニル)スルホン、ハイドロキノン、レゾルシノール、4,6ージメチルー2, 20 4、6-トリ(4-ヒドロキシフェニル)へプテン、2、4、6-ジメチルー2、 4.6-トリ(4-ヒドロキシフェニル)へプタン、2,6-ジメチルー2,4, 6ートリ(4ーヒドロキシフェニル)へプテン、1,3,5ートリ(4ーヒドロ キシフェニル) ベンゼン、1、1、1-トリ(4-ヒドロキシフェニル) エタン、 3. 3-ビス(4-ヒドロキシアリール)オキシインドール、5-クロルー3, 25 3-ビス(4-ヒドロキシアリール)オキシインドール、5,7-ジクロルー3, 3-ビス(4-ヒドロキシアリール)オキシインドール、5-ブロム-3,3-ビス (4-ヒドロキシアリール) オキシインドールなどが挙げられ、これらは1 種または2種以上を併用してもよい。なかでもビス(4ーヒドロキシフェニル)

11

アルカンが好ましく用いられ、ビスフェノールAが特に好ましい。

また、難燃性を付与する目的で、前記の芳香族ジヒドロキシ化合物にスルホン酸テトラアルキルホスホニウムが少なくとも1個結合した化合物および/またはシロキサン構造を有する両末端フェノール性水酸基含有ポリマーまたはオリゴマーを使用してもよい

前記カーボネート前駆体としては、カルボニルハライド、カーボネートエステルまたはハロホルメートなどが使用され、具体的にはホスゲン、ジフェニルカーボネートなどが挙げられる。

ポリカーボネート樹脂の分子量は、成形性と得られる成形品の力学特性の観点 10 から粘度平均分子量で14,000~30,000が好ましく、15,000~ 28,000がより好ましく、16,000~26,000が特に好ましい。こ こで、粘度平均分子量は、塩化メチレン100mlにカーボネート樹脂の.7g を十分に溶解した溶液を用い、温度25℃で測定された溶液粘度より換算したも のである。

15 本発明で使用される変性ポリフェニレン樹脂は、下記構造式(R1は炭素数1~3の低級アルキル基、R2、R3は水素原子または炭素数1~3の低級アルキル基である)で示される構造単位を主鎖に含む重合体であり、ホモポリマー、コポリマーまたはグラフトポリマーのいずれを用いてもよい。

$$\begin{array}{c|c}
 & R_3 \\
\hline
 & R_2 \\
\hline
 & R_1
\end{array}$$

20

25

5

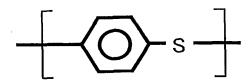
具体的には、ポリ(2,6ージメチルー1,4ーフェニレン)エーテル、ポリ (2,6ージエチルー1,4ーフェニレン)エーテル、ポリ(2,6ージプロピルー1,4ーフェニレン)エーテル、ポリ(2ーメチルー6ーエチルー1,4ーフェニレン)エーテルなどが挙げられ、中でもポリ(2,6ージメチルー1,4ーフェニレン)エーテル、2,6ージメチルフェノール、2,3,6ートリメチ

ルフェノール共重合体およびこれらにスチレンをグラフトしたグラフト重合体が 好ましい。

ポリフェニレンエーテル樹脂の変性方法については、特に限定されるものではなく、ポリフェニレンエーテル樹脂と不飽和脂肪族カルボン酸もしくは、その酸無水物を溶融混練する通常公知の方法で行うことができる。

本発明で使用されるポリエステル樹脂としては、実質的に、ジカルボン酸とグリコールとの重縮合物、環状ラクトンの開環重合物、ヒドロキシカルボン酸の重縮合物、二塩基酸とグリコールとの重縮合物などが挙げられ、具体的には、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリプロピレンテレフタレート樹脂、ポリトリメ10 チレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリブチレンナフタレート樹脂、ポリジクロヘキサンジメチレンテレフタレート樹脂およびポリエチレンー1,2ービス(フェノキシ)エタンー4、4'ージカルボキシレート樹脂などのほか、ポリエチレンー1,2ービス(フェノキシ)エタンー4、4'ージカルボキシレート樹脂などのほか、ポリエチレン15 イソフタレート/テレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート/イソフタレート/イソフタレート/デカンジカルボキシレート樹脂およびポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレート/イソフタレート樹脂などの共富合体や混合物を挙げることができる。

本発明で使用されるポリフェニレンスルフィド樹脂は、下記構造式で示される 20 構造単位を70モル%以上、より好ましくは90モル%以上含む重合体である。



また、構造単位の30モル%未満を、下記構造式で示される構造単位で構成することが可能である。

25

5

これらPPS樹脂の溶融粘度は、溶融混練が可能であれば特に制限はないが、 5 好ましくは10~50,000ポイズ(300℃、剪断速度1,000/秒)の 範囲内であり、特に好ましくは10~5,000ポイズである。

本発明においては、さらにポリエチレンやポリプロピレンなどのポリオレフィン樹脂や液晶ポリエステル樹脂などの液晶性樹脂も好適に使用できる。

ここで、本発明の炭素繊維強化樹脂組成物の難燃性、成形性や表面外観を高める目的で、上述の樹脂等にフェノール系樹脂を配合するのがより好ましい。かかるフェノール系樹脂とは、少なくともフェノール性水酸基を有する成分を単独もしくは共重合されたものを指し、例えば各種フェノール樹脂(フェノールノボラック、クレゾールノボラック、オクチルフェノール、フェニルフェノール、ナフトールノボラック、フェノールアラルキル、フェールアラルキル、フェノールレゾールなど)や変性フェノール樹脂(アルキルベンゼン変性(特にキシレン変性)、カシュー変性、テルペン変性など)などが挙げられる。難燃性の観点から好ましいフェノール系重合体としては、フェノールノボラック樹脂、フェノールアラルキル樹脂などが挙げられるが、とりわけ構成要素(B)を多量に使用した場

合には、成形性や表面外観の観点から以下のフェノール系樹脂の併用使用が成形性や表面外観の観点から好適である。

すなわち、フェノールもしくはフェノールの置換基誘導体(前駆体a)と、二重結合を2個有する炭化水素(前駆体b)の縮合反応により得られるフェノール 系重合体であり、ここで前駆体aとしては、フェノールのベンゼン核上に、アルキル基、ハロゲン原子、水酸基より選ばれる置換基を1~3個有するものが好ましく用いられる。具体的には、クレゾール、キシレノール、エチルフェノール、ブチルフェノール、tーブチルフェノール、ノニルフェノール、3,4,5ートリメチルフェノール、クロロフェノール、ブロモフェノール、クロロクレゾール、ヒドロキノン、レゾルシノール、オルシノールなどの例が挙げられ、これらは1種もしくは2種以上を併用しても良い。特に、フェノール、クレゾールが好ましく用いられる。

上記前駆体 b としては、ブタジエン、イソプレン、ペンタジエン、ヘキサジエンなどの脂肪族炭化水素、シクロヘキサジエン、ビニルシクロヘキセン、シクロヘプタジエン、シクロオクタジエン、2,5ーノルボルナジエン、テトラヒドロインデン、ジシクロペンタジエン、単環式モノテルペン(ジペンテン、リモネン、テルピノレン、テルピネン、フェランドレン)、二環式セスキテルペン(カジネン、セリネン、カリオフィレン)などの脂環式炭化水素が挙げられ、これらは1種または2種以上を併用しても良い。特に、単環式モノテルペン、ジシクロペンタジエンが好ましく用いられる。

15

20

フェノール系重合体の好ましい添加量としては、炭素繊維強化樹脂組成物 1 O O 重量%中に、O. 1~1 O 重量%の範囲内、さらに好ましくは 1~8 重量%である。

本発明における炭素繊維樹脂組成物は、更に高い導電性を効率よく且つ安価に 25 得るために、さらに構成要素 (D) としてカーボン粉末を含有していてもよい。 ここで、好ましい添加量としては、力学特性とのバランスの観点から、樹脂組成 物 100重量%中に0.1~10重量%であり、さらに好ましくは1~8重量% である。ここでカーボン粉末とは、例えばカーボンブラック、アモルファスカーボン粉末、天然黒鉛粉末、人造黒鉛粉末、膨張黒鉛粉末、ピッチマイクロビーズ

などが例として挙げられるが、その中でも安価で効果の高いカーボンブラックが好ましい。かかるカーボンブラックとしては、例えば、ファーネスブラック、アセチレンブラック、サーマルブラック、チャンネルブラック等を使用することができ、これらを2種類以上ブレンドしたカーボンブラックでもよい。供給・価格、導電性付与効果など総合的な面から、低価格で且つ導電性付与効果の高いであるファーネスブラックが好ましい。

5

とりわけ、優れた導電性と成形性のバランスを達成するために好ましいカーボンブラックは、特開平11-329078号公報に提案されるように、特定のラマンスペクトルを有するものである。すなわち、ラマンシフト1360cm⁻¹ 付近に現れるラマンバンドの極大値 I1と、ラマンシフト1500cm⁻¹ 付近に現れるラマンバンドの極小値 I2とのラマン散乱強度比 I2/ I1が、0.4~0.8の範囲内が好ましく、0.50~0.77の範囲内がより好ましく、0.65~0.75の範囲内がさらに好ましい。

ここで、前記 I 2 / I 1 は、ベースライン補正後のラマンバンドの散乱強度に 15 ついてのものである。このベースライン補正とは、600~2200 c m ^{- 1} の ラマンシフト範囲において、ラマンスペクトルのベースラインを直線近似し、その近似直線からの距離をラマン散乱強度とし、測定時のベースラインの傾きを補 正する操作である。

なお、ラマンシフト1580cm⁻¹ 付近に現れるラマンバンドの極大値 I 3 20 とすると、さらに好ましいカーボンブラックの目安として、ラマンバンドの強度 比 I 1: I 2: I 3 = 1. 3 ~ 2. 1: 1: 1. 5 ~ 2. 5 の範囲内、さらに好ましくは 1. 3 ~ 2. 0: 1: 1. 5 ~ 2. 2 の範囲内、とりわけ好ましくは 1. 4 0 ~ 1. 55: 1: 1. 6 0 ~ 1. 7 5 の範囲内である。

ラマンスペクトルの測定法は、レーザーラマン分光法により測定する。ラマンスペクトルの測定は、樹脂に配合する前のカーボンブラックから測定しても良いし、樹脂組成物、もしくはその成形品中からカーボンブラックを分離した後に測定してもよい。前者から測定する場合は、マクロラマン(レーザースポット径が100μm程度)、後者から測定する場合は、顕微ラマン(レーザースポット径が5μm程度)にて測定を行うことができる。

本発明における炭素繊維強化樹脂組成物には、高い難燃性を付与する目的で、 さらに構成要素(E)として、難燃剤を添加することが好ましい。ここで、好ま しい添加量としては、力学特性とのバランスの観点から、樹脂組成物100重量% 中に0.1~30重量%であり、さらに好ましくは1~10重量%である。

本発明で使用される難燃剤には特に制限はなく、ハロゲン系、燐系、無機系な 5 どの公知な難燃剤を使用できる。具体的には、テトラブロモビスフェノールA(T BBA)及びその誘導体、デカブロモジフェニルエーテル、ブロモビスフェノー ルS、テトラブロモ無水フタル酸、ポリジブロモフェニレンオキサイド、ヘキサ ブロモシクロドデカン、エチレンビステトラブロモフタルイミド、エチレンビス ジブロモノルボランジカルモキシルイミド、ペンタブロモジフェニルオキサイド、 10 テトラデカブロモジフェノキシベンゼン、ヘキサブロモベンゼン、臭素化エポキ シ系難燃剤、臭素化ポリカーボネート系難燃剤、臭素化ポリフェニレンオキサイ ド系難燃剤、臭素化スチレン系難燃剤などのハロゲン系難燃剤、赤燐、アルキル ホスフェート、アリルホスフェート、アルキルアリルフォスフェート、芳香族縮 合燐酸エステル、塩化ホスフォニトリル誘導体、ホスフォノアミド系難燃剤、ビ 15 ニルホスフォネート、アリルホスフォネート、ポリ燐酸アンモニウム、ポリ燐酸 アミド、メラミンホスフェートなどの燐系難燃剤、水酸化マグネシウム、水酸化 アルミニウム、水酸化バリウム、水酸化亜鉛、水酸化アルミニウム、水酸化ジル コニウム、三酸化アンチモン、四酸化アンチモン、五酸化アンチモン、酸化錫、 水酸化錫、酸化ジルコニウム、酸化モリブデン、酸化チタン、酸化マンガン、酸 20 化コバルト、酸化第一鉄、酸化第二鉄、酸化第一銅、酸化第二銅、酸化亜鉛、酸 化カドミウム、モリブデン酸アンモニウム、硼酸亜鉛、硼酸バリウム、アルミン 酸カルシウム、クレーなどの無機系難燃剤、さらにはシアヌル酸、イソシアヌル 酸、メラミン、メラミンシアヌレート、窒素化グアニジンなどの含窒素系、シリ コーン系重合体(ポリオルガノシロキサンなど)、ポリテトラフルオロエチレン(P 25 TFE)などの難燃助剤を挙げることができるが、環境負荷と難燃性(リン原子 の含有量)の観点から燐系難燃剤、とりわけ赤燐が好ましい。

ただし、赤燐系難燃剤に使用される赤燐はそのままでは不安定であり、また水 に徐々に溶解したり、水と徐々に反応する性質を有するため、これを防止する処

理を施したものが好ましく用いられる。このような赤燐の処理方法としては、U S5, 292, 494に記載されるように、赤燐の粉砕を行わず、赤燐表面に水 や酸素との反応性が高い破砕面を形成させずに赤燐を微粒子化する方法、赤燐に 水酸化アルミニウムまたは水酸化マグネシウムを微量添加して赤燐の酸化を触媒 的に抑制する方法、赤燐をパラフィンやワックスで被覆し、水分との接触を抑制 する方法、εーカプロラクタムやトリオキサンと混合することにより安定化させ る方法、赤燐をフェノール系、メラミン系、エポキシ系、不飽和ポリエステル系 などの熱硬化性樹脂で被覆することにより安定化させる方法、赤燐を銅、ニッケ ル、銀、鉄、アルミニウムおよびチタンなどの金属塩の水溶液で処理して、赤燐 表面に金属リン化合物を析出させて安定化させる方法、赤燐を水酸化アルミニウ ム、水酸化マグネシウム、水酸化チタン、水酸化亜鉛などで被覆する方法、赤燐 表面に鉄、コバルト、ニッケル、マンガン、スズなどで無電解メッキ被覆するこ とにより安定化させる方法、およびこれらを組合せた方法が挙げられるが、中で も赤燐の粉砕を行わず、表面に破砕面を形成させずに赤燐を微粒子化する方法、 赤燐をフェノール系、メラミン系、エポキシ系、不飽和ポリエステル系などの熱 硬化性樹脂で被覆することにより安定化させる方法あるいはこれらの両者を組み 合わせた方法がより好ましい。特に、赤燐の粉砕を行わず、赤燐表面に水や酸素 との反応性が高い破砕面を形成させずに赤燐を微粒子化し、赤燐に水酸化アルミ ニウムまたは水酸化マグネシウムを微量添加して赤燐の酸化を触媒的に抑制し、 さらにフェノール系熱硬化性樹脂あるいはエポキシ系熱硬化性樹脂で被覆された 赤燐が最も好ましい。

5

10

15

20

25

なお赤燐の平均粒径は、一般的なレーザー回折式粒度分布測定装置により測定することが可能である。粒度分布測定装置には、湿式法と乾式法があるが、いずれの方法を用いてもかまわない。湿式法の場合は、赤燐の分散溶媒として、水を使用することができる。この時アルコールや中性洗剤により赤燐表面処理を行っ

てもよい。また分散剤として、ヘキサメタ燐酸ナトリウムやピロ燐酸ナトリウム などの燐酸塩を使用することも可能である。

また、赤燐中に含有される粒径が 75μ m以上の赤燐は、難燃性、機械特性およびリサイクル性の観点から、 10 重量%以下が好ましく、さらに好ましくは8 重量%以下、特に好ましくは5 重量%以下である。下限には特に制限はないが、0 重量%に近いほど好ましい。

5

10

15

20

25

ここで、赤燐に含有される粒径が 75μ m以上の赤燐含量は、 75μ mのメッシュにより分級することで測定することができる。すなわち、赤燐 100g を 75μ mのメッシュで分級した時の残査量 A (g) より、粒径が 75μ m以上の赤燐含量は A (200) より算出することができる。

また、赤燐の熱水中で抽出処理した時の導電率(赤燐5gに純水100mlを加え、例えばオートクレーブ中で、121℃で100時間抽出処理し、赤燐ろ過後のろ液を250mlに希釈した抽出水の導電率を、導電率計(横河電機社製、パーソナルSCメーター)を用いて測定した値)は、得られる成形品の耐湿性、力学特性、導電性、およびリサイクル性の観点から、0.1~1000μ S / c mが好ましく、さらに好ましくは 0.1~800μ S / c m、特に好ましくは 0.1~500 μ S / c mの範囲内である。

本発明の炭素繊維強化樹脂組成物は、その目的に応じて更に充填材(マイカ、タルク、カオリン、セリサイト、ベントナイト、ゾノトライト、セピオライト、スメクタイト、モンモリロナイト、ワラステナイト、シリカ、炭酸カルシウム、ガラスビーズ、ガラスフレーク、ガラスマイクロバルーン、クレー、二硫化モリブデン、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アンチモン、ポリリン酸カルシウム、グラファイト、硫酸バリウム、硫酸マグネシウム、ホウ酸亜鉛、ホウ酸亜カルシウム、ホウ酸アルミニウムウィスカ、チタン酸カリウムウィスカ、高分子など)、導電性付与材(金属系、金属酸化物系など)、難燃剤、難燃助剤、顔料、染料、滑剤、離型剤、相溶化剤、分散剤、結晶核剤(マイカ、タルク、カオリンなど)、可塑剤(リン酸エステルなど)、熱安定剤、酸化防止剤、着色防止剤、紫外線吸収剤、流動性改質剤、発泡剤、抗菌剤、制振剤、防臭剤、摺動性改質剤、帯電防止剤(ポリエーテルエステルアミドなど)等の任意の添加剤を、単独でも、2種類以上ブレン

ドしたものでも使用することができる。

5

10

15

20

25

また、かかる充填材などは、膨潤化剤により膨潤されていてもよいし、有機化剤により有機化されていてもよい。膨潤化剤、有機化剤としては、イオン交換などにより充填材などを膨潤化または有機化し得るものなら特に制限はなく、具体的にはを一カプロラクタム、12ーアミノドデカン酸、12ーアミノラウリン酸、アルキルアンモニウム塩(ジメチルジアルキルアンモニウムなど)などが挙げられる。特にポリアミド樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリアセタール樹脂、スチレン系樹脂、アクリル系樹脂などに膨潤化または有機化された充填材(好ましくはモンモリロナイト、マイカ、サポナイト、ヘクトライト、セピオライト、クレー)が配合されていると、充填材のナノオーダーでの分散が可能となり、より少ない配合量で所望の特性が得られるため好ましい。

本発明の炭素繊維強化樹脂組成物または成形材料は、例えば射出成形(射出圧縮成形、ガスアシスト射出成形、インサート成形など)、ブロー成形、回転成形、押出成形、プレス成形、トランスファー成形(RTM成形、RIM成形、SCRIMP成形)、フィラメントワインディング成形、オートクレーブ成形、ハンドレイアップ成形などの成形方法によって成形されて成形品を提供することができるが、最も望ましい成形法は、生産性の高い射出成形である。

かかる成形に用いられる成形材料の形態としては、ペレット、スタンパブルシート、プリプレグ、SMC、BMC等を使用することができるが、最も望ましい成形材料は、射出成形に用いられるペレットである。

前記ペレットは、一般的には、所望量の樹脂とフィラーや繊維のチョップド糸または連続繊維とを溶融混練し、押出、ペレタイズすることによって得られたものを指す。ここで、溶融混練する方法には特に制限はなく、単軸押出機、二軸押出機やニーダーなどの構成要素(C)樹脂の溶融状態下で機械的剪断を行うことができる装置であれば良い。

また、電気・電子機器の部材などに要求される優れた導電性や力学特性を得るため、上記ペレットが以下に示す柱状の成形材料であることがとりわけ好ましい。この柱状の成形材料(長繊維ペレット)は、強化繊維のアスペクト比を通常公知のペレットよりも長くすることが容易であり、成形品の導電性、力学特性の観点

で大変有利である。

上記目的を達成するには十分である。

5

10

15

20

25

すなわち、構成要素 (B) が軸心方向、すなわち、成形材料の長手方向にほぼ平行に配列し、かつ (B) の長さが成形材料の長さと実質的に同じである。ここで、実質的に同じとは、(B) が屈曲したり、折れ曲がったり、撚りがかけられていた場合、(B) の長さが成形材料よりも若干長くなる場合があるが、それを含むことを意味するものである。この成形材料は、軸心方向がほぼ同等の断面構造を保ち連続であれば、(B) の長さが成形材料の長さと実質的に同じと判断できる。

さらに、上記柱状の成形材料は、その取扱性の観点から、構成要素(B)を主成分とする構造Bと、構成要素(C)を主成分とする構造Aとが少なくとも1点で接している複合構造が特に好ましく、成形材料を取り扱う際には分離せず、上記構造を保つことが好ましい。かかる複合構造において、構造Aと構造Bとの境界や構造B中に空隙があってもよいが、上記の理由からは、構造Aと構造Bとが面で接している複合構造が好ましい。中でも、構成要素(B)の強化繊維束の離散、分離を防止する観点から、構造Bが芯構造であり、構造Aが鞘構造であって、構造Bの周囲を構造Aが被覆した芯鞘構造であることがとりわけ好ましい。ここで、かかる鞘構造である構造Aの被覆層の最低厚さがO.1mm以上であれば、

なお、構成要素(A)は、上記構造Aおよび/またはBのいずれに含まれていても良い。ただし、後述する上記柱状の成形材料の好ましい実施形態の観点からは、構造Aに含まれる方が好ましい。

上記柱状の成形材料の長さは、成形性と力学特性のバランスの観点から、好ましくは1~50mm、より好ましくは2~20mm、さらに好ましくは3~12mmの範囲である。なお、上記柱状の成形材料の太さには特に制限はないが、取扱性の観点から1~10mmの範囲に調整することが好ましい。

なお、上記柱状の成形材料の成形性をさらに高める目的で、構成要素 (C) に前述したフェノール系重合体を含有することがより好ましい。とりわけ、フェノール系重合体の一部または全部が構成要素 (B) に含浸されている場合、成形した際の (B) の分散性が向上し、成形性だけでなく表面外観品位の観点からも好ましい。ここでの表面外観品位の観点は、強化繊維の分散が不十分なために引き

起こされる表面上の様々な欠陥の防止であり、欠陥の例としては、成形品の表面に繊維束が浮き出す現象や、成形品表面の一部分が膨れる現象などが挙げられる。 次に、上記柱状の成形材料の製造方法の好ましい実施形態について説明する。

すなわち、柱状の成形材料は、少なくとも次の第1、2工程により製造される。

5

10

15

20

かかる第1工程とは、少なくとも構成要素(A)および/または(C)を含む 成分Aを溶融させた後に、その中に少なくとも連続した構成要素(B)を通過せ しめ、連続したストランドを得るストランド化工程を指す。ここで、成分Aを溶 融する方法には特に制限はなく、単軸押出機、二軸押出機などの溶融状態下での 機械的剪断と溶融樹脂の搬送を行うことができる装置であれば良い。また、溶融 混練時に発生する水分や、低分子量の揮発成分を除去する目的で、ベントロを設けることも好んで用いられる。

また、それ以外の構成要素や添加剤の配合方法は、成分Aと同時にまたは別途に溶融させ、その中に少なくとも連続した(B)を通過せしめる方法や、後述の連続した(B)に(C)のフェノール系重合体を含浸させる際に、同時にまたは別途に含浸させる方法などが挙げられる。

かかる第2工程とは、連続したストランドを冷却した後に、切断して柱状の成形材料を得る切断工程を指し、この工程で上述の通りの範囲内の長さに切断する。

とりわけ好ましい柱状の成形材料の製造方法としては、第1工程の前に、さらに次の予備工程を有するものである。かかる予備工程とは、構成要素(C)のフェノール系樹脂を溶融させた後に、(B)中に含浸させる含浸工程を指し、この工程で(B)と(C)のフェノール系樹脂との複合体を得る。かかる複合体は、この予備工程を経た後、前記第1工程で、溶融させた成分Aの中を通過せしめることにより、連続したストランドにし、前記第2工程で、冷却、切断される。

25 かかる予備工程を経ることによって、(B)と成分(C)との複合体を形成することにより、第1工程であるストランド化における時間を短縮でき、成形材料の生産性に優れるため、本発明の成形材料の製造方法としては好ましい。

以上の本発明のペレットや長繊維ペレットは成形材料として単独または2種以上を併用してもよく、また他の熱可塑性樹脂、添加剤およびマスターペレットな

どの成形材料と混合した成形材料として使用しても良い。また、成形品の粉砕片や各種のリサイクル樹脂と混合しても良い。

本発明における成形品は、優れた導電性を付与できるため、体積固有抵抗値が 50Ω ・cm以下である成形品として用いられるのが好ましい。成形品としては、その体積固有抵抗値が 50Ω ・cmを越える場合、電磁波シールド材等の用途には適応できない場合がある。本発明の成形材料より得られる成形品の体積固有抵抗値は、より好ましくは 30Ω ・cm以下であり、さらに好ましくは 10Ω ・cm以下、更に好ましくは 10Ω ・cm以下、とりわけ 0.4Ω ・cm以下が好ましい。

10 本発明における成形品は、優れた導電性だけではなく、難燃剤を配合した場合には高い難燃性を達成できることが好ましい。難燃性の好ましい範囲としては、 UL-94規格において、1.6mm(1/16インチ)厚以下での難燃性がV -0以上であり、より好ましい範囲としては同規格において、0.8mm(1/32インチ)厚以下での難燃性がV-0以上である。

15 ここで、V-Oの難燃性とは、UL-94規格(Underwriters Laboratories Inc. で考案された米国燃焼試験法)において、燃焼時間、延焼の有無、燃焼時の樹脂の滴下(ドリップ)の有無やその滴下物の燃焼性などにより規定されているV-Oの条件を満たした難燃性を指す。また、V-Oよりも良好な難燃性とは、前記V-Oクラスにおける規定値よりも更に少ない燃焼時間を示す難燃性や、試験片の厚みがより薄い場合においてV-Oの規定条件を満たす難燃性を指す。

本発明における成形品は、薄肉の電気・電子機器の部材に使用されることから、内部の電子回路や内部部材を保護する意味で、力学特性とりわけ高い弾性率を有することが好ましい。成形品の好ましい弾性率の範囲としては、ASTM D790に準じた曲げ弾性率が、水分率0.05%以下の6.4mm厚みの試験片で8GPa以上であり、より好ましくは10GPa以上、さらに好ましくは12GPa以上である。

25

さらに、本発明における成形品は、携帯性を有する電気、電子機器の部材に使用された場合、悪辣な環境にさらされることが想定される。特にポリアミド樹脂を構成要素として含む場合、その成形品には潜在的に、吸湿による弾性率の低下

が問題となる。従って、実用的な力学特性の観点から、好ましい弾性率の範囲として、ASTM D790に準じた曲げ弾性率が、6.4mm厚みの試験片を65℃、95%RHに調整された恒温恒湿槽に100時間吸湿処理した試験片で、6GPa以上であり、より好ましくは8GPa以上、さらに好ましくは10GPa以上である。このときの水分率は樹脂組成物中のポリアミド樹脂量に依存しており、通常0.5~4重量%である。吸湿を行う際は、恒温恒湿槽内で試験片同士が接触しないよう留意し、吸湿処理後は試験片の吸湿状態が変化しないよう室温で10時間以上保管し、曲げ弾性率の測定に供するものとする。

5

10

15

20

25

本発明における成形品の用途としては、優れた導電性、力学特性(特に弾性率)が求められる電子・電気機器用、OA機器用、精密機器用、自動車用の部材、例えば筐体、カバー、トレーなどが好ましい例として挙げられ、特に優れた導電性(電磁波シールド性)と高い剛性(軽量化)との要求が高い携帯用の電子・電気機器の筐体などがとりわけ好ましい例として挙げられる。より具体的には、大型ディスプレイ、ノート型パソコン、携帯用電話機、PHS、PDA(電子手帳などの携帯情報端末)、ビデオカメラ、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯用ラジオカセット再生機、インバーターなどの筐体などである。

また、優れた導電性を有しているため、炭素繊維の少量添加で帯電/放電防止性を付与することができ、それらの特性が必要とされる部材、例えば I C トレー、シリコンウェーハー運搬用バスケット、パチンコなどの電子回路を有する遊技機器の部材(シャーシなど)への適応にも有用である。

上述した用途に使用される成形品は、優れた導電性、力学特性を達成させるためには、その成形品中に含まれる構成要素(B)の繊維長が長い方が有利であり、その好ましい範囲としては、数平均繊維長が200μm以上、より好ましくは250μm以上、さらに好ましくは300μm以上である。ここで、数平均繊維長の測定方法は、成形品から分散している構成要素(B)のみを、任意に少なくとも400以上抽出し、その長さを1μm単位まで光学顕微鏡もしくは走査型電子顕微鏡にて測定してその平均長さを算出する。構成要素(B)の抽出方法としては、成形品の一部を切り出し、(B)を溶解させずに構成要素(C)を溶解させる溶媒に一定時間溶解させ、(C)を十分溶解させて後、濾過などの公知な操作によ

り(B)と分離する方法が例示できる。また、成形品を切り出す位置については、ウェルド周辺、ゲート周辺、リブ部、ヒンジ部および成形品端部は避けるものとする。

また、その成形品は、優れた電磁波シールド性を有していることが望ましく、 KEC法にて測定される周波数 1 GHzにおける電波シールド性が 3 O d B以上 であることが好ましい、3 3 d B以上がより好ましく、3 5 d B以上であること が特に好ましい。

ここでKEC法とは、(財) 関西電子工業振興センターによる測定方法で、上下もしくは左右対称に分割したシールドボックスに試験片をはさみこんで、スペクトラムアナライザーにて電磁波の減衰度を測定するものである。試験にあたっては、電磁波シールド成形品の一部から適当な面積の板を切り出したものか、熱可塑性樹脂組成物から適当な大きさの角板やモデル成形品を、電磁波シールド成形品と同様の成形条件にて成形したものを測定に供する。

15 実施例

以下、実施例によって本発明を更に詳細に説明する。実施例および比較例中に示された配合割合において特に注釈のない「%」は全て重量%を意味する。

本発明の構成要素を用いた炭素繊維強化樹脂組成物または成形材料からなる成形品に関する評価項目およびその方法を下記する。

20

5

10

[炭素繊維強化樹脂組成物の特性評価方法]

(1) 体積固有抵抗值

幅12.7mm×長さ65mm×厚さ2mmの試験片を、幅方向の辺にゲートが位置するように射出成形した。次いで、成形した試験片の幅×厚さ面に導電性25 ペースト(藤倉化成(株)製ドータイト)を塗布し、十分に導電性ペーストを乾燥させてから、絶乾状態(水分率0.05%以下)で測定に供した。測定に際しては、幅×厚さ面を電極に圧着し、電極間の電気抵抗値をデジタルマルチメーター(アドバンテスト社製R6581)にて測定した。前記電気抵抗値から測定機器、治具等の接触抵抗を減じた値に、導電性ペースト塗布面の面積を乗じ、次い

で、その値を試験片長さで除したものを固有抵抗値とした(単位はΩ・cm)。なお、本測定では10サンプル測定し、それらの平均値を用いた。

(2) 曲げ弾性率

5 ASTM D790規格(スパン間距離 L / 厚さD = 16)に基づいた曲げ試験にて評価した(単位はGPa)。用いた試験片の板厚は6.4 mm(1 / 4 インチ)で、水分率0.05%以下で試験に供し、曲げ弾性率(d)を測定した。なお、本測定では5サンプル測定し、それらの平均値を用いた。

また、試験片を別途65℃、95%RHに調整された恒温恒湿槽に100時間 10 静置し吸湿処理した。試験片の吸湿状態が変化しないように保管し、上記と同様 の方法で曲げ弾性率(w)を測定した。

(3) アイゾット衝撃強度

ASTM D256規格に基づいたモールドノッチ付きアイゾット衝撃強度を 15 評価した(単位はJ/m)。用いた試験片の板厚は3.2 mm(1/8インチ)で、水分率0.05%以下で試験に供した。なお、本測定では10サンプル測定し、 それらの平均値を用いた。

(4) 難燃性

20 UL-94規格に基づいた難燃性試験にて評価した。用いた試験片の板厚はO. 8 mm (1/32インチ)で、試験片の長辺方向全長に渡るフィルムゲートにて射出成形して試験片を得た。

「電磁波シールド成形品の特性評価方法]

25 まず、本発明では、図7に示す電気・電子機器用モデル筐体3を成形して評価を行った。かかる電気・電子機器用のモデル筐体は長さL190mm×幅W155mmの天面4を有し、H高さ12mmであって、筐体天面面積の70%以上の厚みが約1.0mmである。また、射出成形においては8点のゲート点数にて成形したため、図7に示すウェルドライン5が得られ、中でも天面中央のウェルド

ラインが最大高さとなる。

(5)成形性

(6)数平均繊維長

上記電気・電子機器用のモデル筐体の天面の一部から約1gを切り出し、蟻酸100ccに溶解して12時間放置した。構成要素(C)PAが完全に溶解したのを確認した後、ペーパーフィルターを用いて構成要素(C)PAを濾過した。フィルター残査を顕微鏡にて観察し、無作為抽出した400本の構成要素(B)の繊維長を測定し、数平均値を算出した。

(7) 電磁波シールド性

15 KEC法にて評価を行った(単位は d B)。図7に示す電気・電子機器用のモデル筐体3より天面中央から120mm×120mmを切出して試験片とした。評価にあたり、試験片を絶乾状態(水分率0.05%以下)とし、四辺に導電性ペースト(藤倉化成(株)製ドータイト)を塗布し、十分に導電性ペーストを乾燥させた。スペクトラムアナライザーにて周波数1GHzでの電波シールド性を測定し、電磁波シールド性とした。電波シールド性が高いほど、電磁波シールド性に優れていることを表している。

(8) 表面外観品位

JIS B0601規格に基づいて図7に示す電気・電子機器用のモデル筐体 3の表面外観品位の測定範囲6における最大高さ(Ry)を評価した(単位はμm)。図7に示す電気・電子機器用のモデル筐体の天面4(L190mm×W155mm)における中央ウェルドラインと1点で直交しゲート痕、リブを含まない部位にて、評価長さ3.00mm、カットオフ値0.25mmの条件で評価を行った。評価装置はミツトヨ社製サーフテスト301を用いた。Ryの値が小さい

ほど、表面外観品位に優れていることを表す。

最後に、上記評価項目の導電性、力学特性、成形性および表面外観品位のバランスを、〇〇〇:特に優れる、〇〇:より優れる、〇:優れる、△:優れない、 ×:著しく劣る、の5段階にて総合的に評価した。

本発明の実施例および比較例に用いた各構成要素は以下の通りである。

構成要素(A)

NT:ハイペリオン社製 気相成長多層ナノチューブ [平均単繊維直径= 10 約15nm]

構成要素(B)

CF1: Zoltek (株) 製 チョップド糸 48 (X8) [平均単繊維直径 = 7 μm]

CF2:東レ(株)製 PAN系炭素繊維 T700SC-12K [平均単 15 繊維直径=7μm]

構成要素(C)

PC:日本GEプラスチックス(株)製 ポリカーボネート樹脂 レキサン121R

PA1~3: 本発明に使用するポリアミド樹脂を以下の通り調製した。また 20 得られた各ポリアミド樹脂の組成比および相対粘度 n r について表 1 に記載した。 ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との当モル塩、ヘキサメチレンジアミンとイソフタル酸との当モル塩および ε ーカプロラクタムをそれぞれ表 1 に記載の 重量比で投入し、投入した全原料と同量の純水を加え、重合缶内を充分に窒素置 換した後、撹拌しながら加温を開始した。缶内圧力は最大 2 0 k g / c m 2 に調 節しながら最終到達温度は 2 7 0 ℃とした。水浴中に吐出したポリマーをストランドカッターでペレタイズした。

PA4: 東レ (株) 製 ナイロン樹脂 CM1001

PA5:前記PA1~4と全く同様の方法で、ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との当モル塩を重合し、ポリアミド66ホモポリマーを得た。

表 1

	20				
,	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5
樹脂組成物(重量%) (pa1)^キサメチレンジアミンと アジピン酸との等モル塩	76	86	90	100	0
(pa2)^キサメチレンジアミンと イソフタル酸との等モル塩	16	4	10	0	100
(pa3)ε-カフ° ロラクタム	8	10	0	0	0
(pa2)/(pa3)重量比	2.00	0.40	-	-	-
相対粘度 (98%硫酸法) ηr	2.30	2.30	2.35	2.35	2.40

PH : ヤスハラケミカル (株) 製 テルペンフェノール樹脂 YP-90L

5 構成要素(D)

CB : カーボンブラック [平均粒径=55nm、DBP吸収量=130cm³ / 100g]

構成要素(E)

RP : 燐化学工業(株)製 赤燐 ノーバエクセル140

10 その他の成分

VG1:アプライドサイエンス (株) 社製 気相成長炭素繊維 [平均単繊維直径=約150nm]

VG2:昭和電工(株)社製 気相成長炭素繊維 [平均単繊維直径=約50nm]

15 なお、実施例においては、構成要素(A)、(D)、(E)および(F)は構成要素(C)中に予め混練されたマスターペレットを使用した。マスターペレットの製造は、水分率0.05%以下に十分乾燥した構成要素(C)と所望量の各構成要素とを2軸押出機にて十分溶融・混練する方法で行った。

20 実施例1、比較例1~4

水分率 O. O 5 %以下に十分乾燥した所望量の構成要素 (A)、(F)のマスターペレット、および (C)を 2 軸押出機のメインホッパーから投入し、十分溶融・混練された状態で押し出しながら、水分率 O. O 5 %以下に構成要素 (B) C F 1 をサイドホッパーから投入し、コンパウンドを行った。得られた不連続の炭素繊維を含有するガットを冷却後、カッターで 5 mmに切断して、ペレットを得た。

各構成要素、その他の成分の種類およびその配合率は表 2 に示した通りである。 得られたペレットを 1 0 0 ℃にて 5 時間以上真空中で乾燥させた後、日本製鋼所 (株)製 J 1 5 0 E II ー P 型射出成形機を用い、バレル温度 3 2 0 ℃、金型温度 8 0 ℃にて射出成形して各試験片を得た。成形後、試験片を真空下で 8 0 ℃、1 2 時間の乾燥を行い、かつデシケーター中で室温、3 時間保管した乾燥状態として評価に供した。評価結果を表 2 に示す。

	実施例	比較例				
	1	1	2	3	4	
樹脂組成物(重量%)						
構成要素(A) NT	0.5	-	3.0	-	- ,	
構成要素(B) CF1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
構成要素(C) PC	79.5	80.0	77.0	79.5	79.5	
その他の成分 VG1	-	-	-	0.5	-	
VG2	_	_		-	0.5	
成形品の特性						
(1)体積固有抵抗値(Ω·cm)	0.25	0.44	0.42	0.45	0.43	
(2)曲げ弾性率(d)(GPa)	16.1	15.3	16.2	15.3	15.4	
(3)Izod 衝擊強度(J/m)	56	52	42	48	45	
総合評価	0	×	×	×	×	

表 2

15 表2の結果から以下のことが明らかである。

5

10

本発明の構成要素(A)を本発明の範囲で示される量を用いた実施例1は、比較例1に比べて、体積固有抵抗を低くすることができ、優れた導電性を得ることができる。一方、構成要素(A)を本発明の範囲よりも多量に用いた比較例2では、導電性と衝撃強度のバランスに優れた成形品を得ることができない。

20 また、本発明の範囲内である平均単繊維直径が約15nmの気相成長多層ナノ チューブを用いた実施例1は、本発明の範囲外である平均単繊維直径が約150

nmまたは約50nmの気相成長炭素繊維を用いた比較例3、4と比べて、著しく導電性、衝撃強度に優れた成形品が得られる。

5 実施例2~5、比較例5~8

前記マスターペレットを1軸押出機にて、その先端に取り付けたクロスヘッドダイ中に十分溶融・混練された状態で押し出しながら、水分率0.05%以下に十分乾燥した連続繊維状の構成要素(B)CF2の繊維束も連続して前記クロスヘッドダイ中に供給し、構成要素(A)、(C)をはじめとする各構成要素を、構10成要素(B)に被覆した。ここでクロスヘッドダイとは、そのダイ中で連続した繊維束を開繊させながら溶融樹脂等をその中に含浸させる装置のことをいう。このようにして得られた連続繊維状の構成要素(B)束を含有するストランドを冷却後、カッターで7mmに切断して、長繊維ペレットを得た。

15 実施例6~12

20

構成要素(B) CF2の連続した繊維束を200 $^{\circ}$ Cに加熱しながら開繊させ、十分溶融させた構成要素(C)PHをギアポンプにて計量し、コーターを用いて構成要素(B)の連続繊維に塗布した。さらに、その繊維束を180 $^{\circ}$ Cに加熱された一直線上に上下交互に配置された10個のロール(ϕ 50mm)間に通過させ、構成要素(C)PHを構成要素(B)束に十分含浸させた。

続いて、前記マスターペレットを1軸押出機にて、その先端に取り付けたクロスヘッドダイ中に十分溶融・混練された状態で押し出しながら、上記操作を経た連続繊維束もクロスヘッドダイ中に連続的に供給し、マスターペレットの各構成要素を連続繊維束に被覆した。

25 このようにして得られた連続繊維状の構成要素(B) 束を含有するストランドを冷却後、カッターで7mmに切断して、長繊維ペレットを得た。この長繊維ペレットの製造は連続してオンラインで行った。

さらに、組成および添加量が表3記載の通りとなるよう、得られたペレットに 前記マスターペレットをブレンドして成形材料とした。

30 各構成要素、その他の成分の種類およびその配合率は表3~4に示した通りで

ある。得られたペレットを同様に80℃にて5時間以上真空中で乾燥させた後、シリンダ温度は280℃、金型温度は70℃にて射出成形し、同様に評価に供した。評価結果を表3、4に示す。

5

10

表 3

	実施例					比較例			
	2	3	4	5	5	6	7	8	
樹脂組成物(重量%)								_	
構成要素(A) NT	0.5	0.1	0.2	0.6	-	3.0	-	20.0	
構成要素(B) CF2	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	79.5	
構成要素(C) PA1	79.5	79.8	79.3	79.3	80.0	78.0	79.5	7 5.5	
その他の成分 VG1	- '	-	-	-	_ '	- '	0.5	0.5	
VG2	-	-	1	-	~	-	_	0.0	
成形品の特性			1						
(1)体積固有抵抗値(Ω·cm)	0.24	0.28	0.25	0.31	0.43	0.41	0.42	0.43	
(2)曲げ弾性率(d)(GPa)	13.7	13.2	13.4	13.7	12.4	14.2	13.2	13.0	
(3)Izod 衝擊強度(J/m)	166	161	165	164	159	144	146	145	
総合評価	0	0	0	0	Δ	Δ	×	×	

表3の結果から以下のことが明らかである。

構成要素(B)、(C)の種類を変更しても表2の結果と同様にの効果が得られる。すなわち、本発明の構成要素(A)を本発明の範囲で示される量を用いた実施例2~5は、比較例5に比べて、体積固有抵抗を低くすることができ、優れた導電性を得ることができる。一方、構成要素(A)を本発明の範囲よりも多量に用いた比較例6では、導電性と衝撃強度のバランスに優れた成形品を得ることができない。

また、本発明の範囲内である平均単繊維直径が約15nmの気相成長多層ナノ 15 チューブを用いた実施例2~5は、本発明の範囲外である平均単繊維直径が約1 50nmまたは約50nmの気相成長炭素繊維を用いた比較例7、8と比べて、 著しく導電性、衝撃強度に優れた成形品が得られる。

表 4

	実施例							
	6	7	8	9	10	1 1	1 2	
樹脂組成物(重量%)								
構成要素(A) NT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
構成要素(B) CF2	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
構成要素(C) PA1	74.8	-	-	-	-	72.8	67.8	
PA2	-	74.8	-	-	-	-	-	
PA3	-	-	74.8	-	-	- 1	-	
PA4	-	-	-	74.8	_	-	-	
PA5	-	-	- '	-	74.8	-	-	
PH	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
構成要素(D) CB	-	-	-	-	-	2.0	2.0	
構成要素(E) RP	-		_	-	_		5.0	
成形品の特性]				
(1)体積固有抵抗値(Ω·cm)	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.12	0.12	
(2)曲げ弾性率(d)(GPa)	14.3	14.2	14.3	14.0	13.9	14.6	15.4	
曲げ弾性率(w)(GPa)	10.2	10.1	10.1	8.2	8.0	10.4	11.2	
(3)Izod 衝擊強度(J/m)	158	162	155	157	146	153	155	
(4)難燃性(UL-94)	-	_	-				V-0	
モデル筺体の特性					ļ	l		
(1)成形射出圧力(MPa)	7.2	7.1	7.4	7.2	7.7	7.4	7.8	
(2)数平均繊維長(µm)	415	420	405	360	345	395	380	
(3)電磁波シールド性(dB)	32	32	33	31	31	35	35	
(4)表面外観品位(μm)	3	4	7	9	12	3	3	
総合評価	00	00	0	0	0	00	000	

表4の結果から以下のことが明らかである。

さらに、ポリアミド樹脂の組成を好ましい範囲とした実施例6、7は、実施例8~10よりも、表面外観品位に優れ、吸湿時の機械特性の低下も少ないことから、電気・電子機器、OA機器などの部材としてさらに好適である。

さらに、構成要素(D)を併用した実施例11では、実施例6よりも高い導電

性を発現することができ、本発明のより好ましい形態である。

なお、構成要素(E)を併用した実施例12では、導電性、力学特性のバランスを著しく損なうことなくUL-94に準拠したV-0の難燃性を達成することができ、電気・電子機器用の部材には特に好適である。

5

産業上の利用の可能性

本発明の各構成要素によれば、優れた導電性、力学特性および成形性とを兼ね備える炭素繊維強化樹脂組成物を提供することができ、かかる樹脂組成物、成形材料によれば、低比重で、且つ優れた導電性、力学特性、表面外観品位、難燃性 を兼ね備える成形品が得られるので、特に電気・電子機器用、OA機器用、精密機器用、自動車用の筐体、トレーなどの幅広い産業分野に好適な成形品を提供することができる。

請求の範囲

1. 次の構成要素 (A)、(B) および (C) を必須の成分とする炭素繊維強化樹脂組成物。

構成要素(A):炭素繊維強化樹脂組成物100重量%に対して、0.01 ~0.7重量%の範囲内であって、平均単繊維直径が1~45nmの範囲内である気相成長炭素繊維および/またはナノチューブ

構成要素(B): 炭素繊維強化樹脂組成物 100重量%に対して、6~40重量%の範囲内であって、平均単繊維直径が1~20μmの範囲内である炭素繊維

構成要素(C):樹脂

5

10

15

25

- 2. 該構成要素 (C) が、少なくともポリアミド樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート樹脂、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリオレフィン樹脂、液晶性樹脂、フェノール系樹脂およびエラストマーの中から選ばれる少なくとも1種である請求項1に記載の炭素繊維強化樹脂組成物。
- 3. 該構成要素 (C) が、少なくとも共重合ポリアミド樹脂を含む請求項2に記 20 載の炭素繊維強化樹脂組成物。
 - 4. 該共重合ポリアミド樹脂が少なくとも、

(pa1) ヘキサメチレンジアミンアジパミド単位が60~90重量%、

(pa2) ヘキサメチレンイソフタルアミド単位が1~30重量%、及び

(pa3) カプロアミド単位が1~10重量%、

の構造単位からなり、(pa2)/(pa3)の重量比が1~30である請求項3に記載の炭素繊維強化樹脂組成物。

5. 該共重合ポリアミド樹脂の相対粘度 (98%硫酸法) η r が、1.5~2.

5である請求項4に記載の炭素繊維強化樹脂組成物。

6. 炭素繊維強化樹脂組成物が、さらに構成要素(D)として、カーボン粉末を 含有する請求項1に記載の炭素繊維強化樹脂組成物。

5

- 7. カーボン粉末が、カーボンブラックである請求項6に記載の炭素繊維強化樹脂組成物。
- 8. 炭素繊維強化樹脂組成物が、さらに構成要素(E)として、難燃剤を含有す 10 る請求項1に記載の炭素繊維強化樹脂組成物。
 - 9. 難燃剤が、赤リンである請求項8に記載の炭素繊維強化樹脂組成物。
- 10. 請求項1に記載の炭素繊維強化樹脂組成物からなる、ペレットの形態を有す 15 る成形材料。
 - 11. 柱状であって、構成要素 (B) が軸心方向にほぼ平行に配列し、かつ構成要素 (B) の長さが成形材料の長さと実質的に同じである請求項10に記載の成形材料。

20

- 12. 構造 B の 周囲を構造 A が被覆した芯鞘構造を有する請求項 1 1 に記載の成形 材料。
- 13. 該ペレットが、長繊維ペレットである請求項10に記載の成形材料。

25

- 14. 請求項10に記載の成形材料をその他の成形材料と混合してなる成形材料。
- 15. 請求項1に記載の炭素繊維強化樹脂組成物または請求項10に記載の成形材料から得られる成形品。

- 16. 射出成形されたものである請求項15に記載の成形品。
- 17. 5 O Ω · c m以下の体積固有抵抗値を有する請求項 1 5 に記載の成形品。

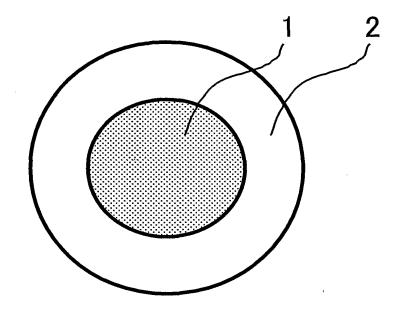
5

- 18. U L 9 4 規格における難燃性が、1. 6 mm (1/16インチ) 厚以下で V 0 以上である請求項15に記載の成形品。
- 19. A S T M D 7 9 0 に基づく曲げ弾性率が、水分率 0. 0 5 % 以下の 6. 4 10 mm厚の試験片で 8 G P a 以上である請求項 1 5 に記載の成形品。
 - 20. A S T M D 7 9 0 に基づく曲げ弾性率が、6. 4 m m 厚みの試験片を 6 5 ℃、9 5 % R H に調整された恒温恒湿槽に 1 0 0 時間吸湿処理した試験片で、6 G P a 以上である請求項 1 5 に記載の成形品。

15

- 21. 電気・電子機器、OA機器、家電機器または自動車における筐体、カバー、トレーもしくはそれらの部品である請求項15に記載の成形品。
- 22. 構成要素 (B) の数平均繊維長が200μm以上であり、KEC法にて測定 される周波数1GHzにおける電波シールド性が30dB以上である請求項 21に記載の成形品。

図 1



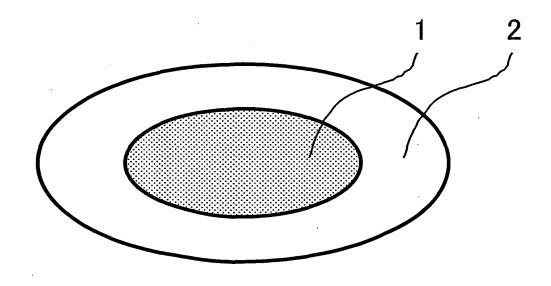
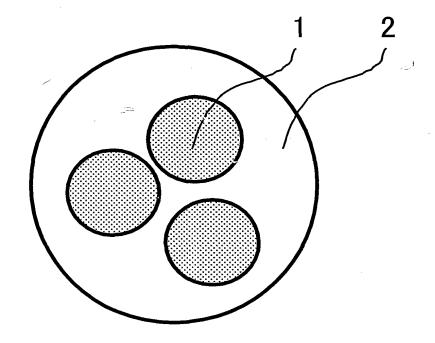


図 3



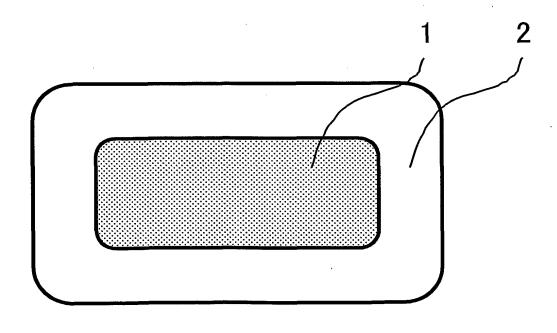
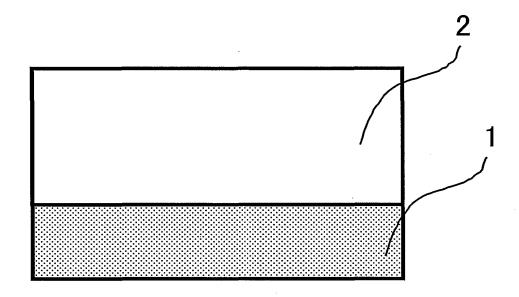
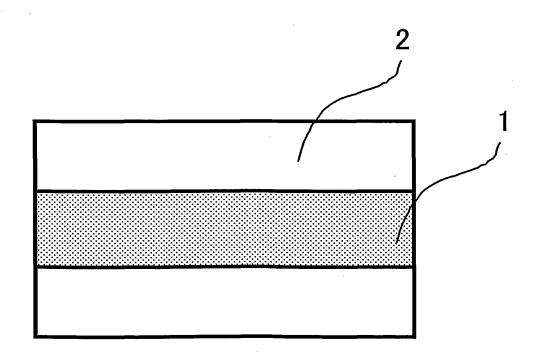
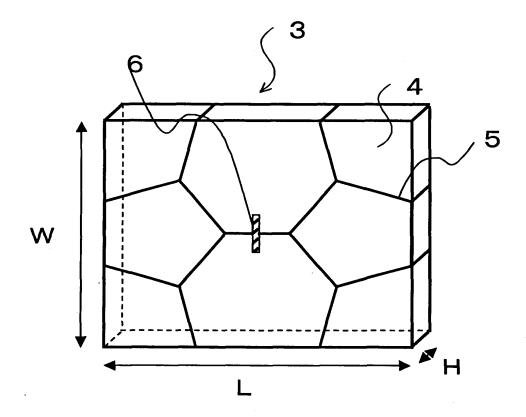


図 5







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/00847

	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C08L101/00, C08K7/06			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
	S SEARCHED			
	ocumentation searched (classification system followed CL ⁷ C08L1/00-101/16, C08K3/00-			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	in the fields searched	
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sear	ch terms used)	
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.	
E,X	JP 2002-60639 A (Showa Denko 26 February, 2002 (26.02.02), Claims; examples (Family: none)		1,2,6,8	
P,X	JP 2001-151833 A (Showa Denk 05 June, 2001 (05.06.01), Claims; examples (Family: none)	o K.K.),	1,2,6,8	
E,X	JP 2002-97375 A (Toray Indus 02 April, 2002 (02.04.02), Claims; examples (Family: none)	tries, Inc.),	1-3,8	
Е,Х	JP 2002-105329 A (Toray Indu 10 April, 2002 (10.04.02), Claims; examples (Family: none)	stries, Inc.),	1-3,8	
× Further	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 11 April, 2002 (11.04.02)		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 23 April, 2002 (23.04.02)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.	i	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/00847

		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
А	JP 3-81370 A (Citizen Watch Co., Ltd.), 05 April, 1991 (05.04.91), Claims; examples (Family: none)	1-22
А	JP 5-32819 A (Osaka Gas Co., Ltd.), 09 February, 1993 (09.02.93), Claims; examples (Family: none)	1-22
A	(Family: none) JP 8-239513 A (Yoshihisa NIKAWA), 17 September, 1996 (17.09.96), Claims; examples (Family: none)	1-22

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ C08L101/00, C08K7/06			
D =======	- L A the		
	テった分野 1.1.四次型(国際性計入策(I.D.C))		
	長小限資料(国際特許分類(ΙΡC)) ′СО8L1∕ОО−1О1∕16, СО8Κ	12 /00-12 /09	
Int. Ci	CUSL1/00-101/10, CUSK	.3/00-13/08	
ļ			
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
1			
国際調本示法中		調本に伸用した田笠)	
国际調査で使用 WPI/L	ロしに担す! グ・ハーグ (/ 一グ・ハーグの名が)		
	ると認められる文献		,
引用文献の	and the state of t	and the second s	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	JP 2002-60639 A (#	昭和電工株式会社)2002.	
	02.26,		
EX	特許請求の範囲、実施例		1, 2, 6, 8
			1, 2, 0, 0
	(ファミリーなし)		
}		(note: action to A ALL)	
	JP 2001-151833 A	(昭和電工株式会社) 200	}
	1.06.05,	· .	
PX	特許請求の範囲、実施例		1, 2, 6, 8
	(ファミリーなし)		
		<u> </u>	
区 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。		紙を参照
[21] O 188 4 7 191 C			11/14/6 \$ 1/1/10
* 引用文献の	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
「A」特に関連	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
もの		出願と矛盾するものではなく、	発明の原理又は理論
	頂日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで			
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに			
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの			
「O」ロ頭による囲が、使用、展示等に言及する文献			
The part of the pa			
国際調査を完了した日国際調査報告の発送日			
国際調査を完了した日 11.04.02 国際調査報告の発送日 23.04.02			
日本国特許庁(ISA/JP) 藤本 保 印 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			
郵便番号100-8915			
果尽着	即1N甲姶良が閃二」日4番3万	電話番号 03-3581-1101	内線 3495

C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号
EΧ	JP 2002-97375 A (東レ株式会社) 2002.0 4.02, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-3, 8
EΧ	JP 2002-105329 A (東レ株式会社) 2002.0 4.10, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-3, 8
A	JP 3-81370 A (シチズン時計株式会社) 1991.04.05,特許請求の範囲、実施例(ファミリーなし)	1-22
A	JP 5-32819 A (大阪瓦斯株式会社) 1993.02. 09, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-22
A	JP 8-239513 A (二川佳央) 1996.09.17, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-22
		,
<u>.</u>		

PUB-NO: WO002062899A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: WO 2062899 A1

TITLE: CARBON FIBER REINFORCED

RESIN COMPOSITION, MOLDING MATERIAL AND MOLDED ARTICLE

THEREFROM

PUBN-DATE: August 15, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME		COUNT
WADAHARA, I	EISUKE	JP
HONMA, MASA	OTA	JP
ISHIBASHI,	SOICHI	JP
NAGASHIMA,	YASUNORI	JP
KOJIMA, YUJ	JI	JP

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TORAY INDUSTRIES	JP
WADAHARA EISUKE	JP
HONMA MASATO	JP
ISHIBASHI SOICHI	JP
NAGASHIMA YASUNORI	JP
KOJIMA YUJI	JP

APPL-NO: JP00200847

APPL-DATE: February 1, 2002

PRIORITY-DATA: JP2001028179A (February 5, 2001), JP2001033462A (February 9, 2001), JP2001033463A (February 9, 2001)

INT-CL (IPC): C08L101/00 , C08K007/06

EUR-CL (EPC): C08K007/06 , C08K007/24

ABSTRACT:

CHG DATE=20021002 STATUS=0>A carbon fiber reinforced resin composition, which comprises the following constituent ingredients (A), (B) and (C): ingredient (A): a vapor grown carbon fiber and/or nanotube having an average single fiber diameter of 1 to 45 mu m in an amount of 0.01 to 0.7 wt % relative to 100 wt % of the carbon fiber reinforced resin composition, ingredient (B): a carbon fiber having an average single fiber diameter of 1 to 20 mu m in an amount of 6 to 40 wt % relative to 100 wt % of the carbon fiber reinforced resin composition, ingredient (C): a resin; and a molding material and a molded article obtained by processing and molding the carbon fiber reinforced resin composition. The above composition, material and article combine excellent electroconductivity, mechanical properties and processability.